## 08.2

# Влияние кинетики атомных ступеней на рост многокомпонентных кристаллов в условиях повышенных пересыщений

© А.В. Редьков, С.А. Кукушкин

Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: avredkov@gmail.com

Поступило в Редакцию 28 марта 2023 г. В окончательной редакции 3 мая 2023 г. Принято к публикации 11 мая 2023 г.

Исследован процесс роста многокомпонентного кристалла при повышенных пересыщениях в случаях, когда классическое приближение о неподвижности атомных ступеней становится некорректным. Выведены аналитические выражения, описывающие скорость движения ансамбля ступеней на кристаллической поверхности, а также скорость роста кристалла по слоистому и слоисто-спиральному механизмам. Результаты могут быть использованы для оптимизации процессов роста как объемных кристаллов, так и толстых эпитаксиальных пленок различных многокомпонентных соединений, в частности полупроводниковых соединений групп A<sub>3</sub>B<sub>5</sub> и A<sub>2</sub>B<sub>6</sub>.

Ключевые слова: теория роста кристаллов, атомные ступени, скорость роста, многокомпонентный кристалл, эпитаксия, полупроводники.

DOI: 10.21883/PJTF.2023.13.55735.19570

К настоящему времени накоплен большой теоретический задел для описания роста кристаллов и тонких пленок в различных режимах, а также явлений на поверхности: от нуклеации и спирального роста до разных типов неустойчивости [1-3]. Однако формулы, которые были выведены в основном для описания роста однокомпонентных кристаллов, в общем случае неприменимы к многокомпонентным системам. В то же время многие из используемых в современных эпитаксиальных технологиях полупроводниковых материалов состоят из нескольких компонентов, например арсениды, нитриды и фосфиды галлия, индия, алюминия [4,5], а также многие соединения группы А2В6. В процессе эпитаксиального роста каждый из компонентов, входящих в кристалл или пленку, обладает своими собственными индивидуальными свойствами. Например, коэффициенты диффузии компонентов по поверхности подложки, времена их жизни и ряд других параметров компонентов существенно различны. Помимо этого у технологов есть возможность регулировать соотношение потоков разных компонентов на поверхность, которое может сильно влиять как на скорость роста, так и на дефектность, а также на конечную морфологию растущей пленки [6-8]. Таким образом, детальное понимание процессов роста в многокомпонентных системах представляется чрезвычайно важным и актуальным для дальнейшего развития полупроводниковой технологии. Ранее в цикле работ [9–12] классическая теория роста Бартона-Кабреры-Франка (БКФ) [13] была расширена на случай роста из газовой фазы *N*-компонентного кристалла при наличии химических реакций. Отметим, что в этой теории движение ступеней считается пренебрежимо медленным, не оказывающим влияние

на распределение адатомов по поверхности. Вместе с тем в ряде работ [14,15] было показано, что такое допущение не всегда справедливо и при повышенных пересыщениях (но до активации процесса нуклеации) итоговая скорость ступени может значительно отличаться от предсказываемой теорией. Таким образом, в настоящей работе ставится задача анализа роста многокомпонентного кристалла в условиях, когда скорость передвижения ступеней оказывает значительное влияние на распределение адатомов по поверхности и ей нельзя пренебречь.

В модели БКФ для многокомпонентной системы [9] считается, что над поверхностью поддерживается постоянное парциальное давление каждого из компонентов, которое обеспечивает равномерный поток атомов этого компонента на поверхность по всей площади. Адатомы диффундируют по террасам, могут испариться или встроиться в параллельные ступени, расположенные на одинаковом расстоянии  $x_0$ . Считается, что адатомы взаимодействуют друг с другом только при последовательном встраивании в изломы на ступенях согласно реакции

$$\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots + \nu_N A_N \leftrightarrow C, \tag{1}$$

где  $A_i - i$ -й компонент,  $v_i$  — его стехиометрический коэффициент, C — кристалл, N — число компонентов. Встраивание приводит к перемещению ступени со скоростью v. На террасах взаимодействия адатомов не происходит, они также не влияют на диффузию и осаждение друг друга. Иллюстрация процесса приведена на рис. 1, a. Для нахождения скорости роста необходимо решить систему из N дифференциальных уравнений, описывающих распределение адатомов каждого типа на террасе между ступенями  $n_i(x)$ :

$$\begin{cases} D_1 \frac{\partial^2 n_1(x)}{\partial x^2} + v \frac{\partial n_1(x)}{\partial x} - \frac{n_1(x)}{\tau_1} + J_1 = 0, \\ \cdots \\ D_N \frac{\partial^2 n_N(x)}{\partial x^2} + v \frac{\partial n_N(x)}{\partial x} - \frac{n_N(x)}{\tau_N} + J_N = 0, \end{cases}$$
(2)

где  $D_i$  — коэффициент поверхностной диффузии,  $\tau_i$  — время десорбции,  $J_i = \frac{P_i}{P_{i0}} \frac{n_i^0}{\tau_i}$  — поток атомов из газовой фазы на поверхность,  $P_i$  — парциальное давление, над поверхностью,  $P_{i0}$  — равновесное давление,  $n_i^0$  — равновесная концентрация адатомов [9]. Начало системы координат находится в середине террасы между ступенями (рис. 1, *a*), ось *x* параллельна направлению движения ступеней. Для каждого из компонентов выполнены следующие условия: непосредственно возле ступеней  $(x = \pm \frac{x_0}{2})$  поддерживается равновесная концентрация  $n_i(x) = n_i^0|_{x=\pm \frac{x_0}{2}}$  вследствие быстрого безбарьерного встраивания адатомов [13]. Делая замену  $\varphi_i(x) = \frac{P_i}{P_{i0}} - \frac{n_i(x)}{n_i^0}$  (см. [9]), получим

$$\begin{cases} \lambda_1^2 \frac{\partial^2 \varphi_1(x)}{\partial x^2} + \upsilon \tau_1 \frac{\partial \varphi_1(x)}{\partial x} - \varphi_1(x) = \mathbf{0}, \\ \dots \\ \lambda_N^2 \frac{\partial^2 \varphi_N(x)}{\partial x^2} + \upsilon \tau_N \frac{\partial \varphi_N(x)}{\partial x} - \varphi_N(x) = \mathbf{0}, \end{cases}$$
(3)

где  $\lambda_i = \sqrt{D_i \tau_i}$  — длина свободного пробега *i*-го компонента,  $\varphi_i(x) = \sigma_i|_{\pm \frac{x_0}{2}}, \sigma_i = \frac{P_i}{P_{i0}} - 1.$ 

Как нетрудно показать, решением будет являться функция

$$\varphi_{i}(x) = \sigma_{i} \left( \frac{\operatorname{ch}[\alpha_{i}x_{0}]\operatorname{ch}[\beta_{i}x]}{\operatorname{ch}\left[\frac{x_{0}\beta_{i}}{2}\right]} + \frac{\operatorname{sh}[\alpha_{i}x_{0}]\operatorname{sh}[x\beta_{i}]}{\operatorname{sh}\left[\frac{x_{0}\beta_{i}}{2}\right]} \right) \\ \times \exp(-2x\alpha_{i}), \tag{4}$$

где  $\alpha_i = \frac{\tau_i v}{4\lambda_i^2}, \beta_i = \frac{\sqrt{4\lambda_i^2 + \tau_i^2 v^2}}{2\lambda_i^2}.$ 

Для иллюстрации на рис. 1, *b* и *c* приведены зависимости распределения для одного из компонентов на террасе в различных случаях.

Поверхностный поток *i*-го компонента к ступени *J*<sub>si</sub> с обеих сторон с учетом как диффузионного, так и конвективного вкладов (условие Стефана [14]) равен

$$J_{si} = D_i n_i^0 \left( \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x} \Big|_{x = \frac{x_0}{2} + 0} - \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x} \Big|_{x = \frac{x_0}{2} - 0} \right)$$
$$+ n_i^0 v = 2D_i n_i^0 \sigma_i \beta_i \left( \frac{\operatorname{ch}[x_0 \beta_i] - \operatorname{ch}[2x_0 \alpha_i]}{\operatorname{sh}[x_0 \beta_i]} \right) + n_i^0 v.$$

Учтем, что потоки различных компонентов связаны друг с другом и пропорциональны стехиометрическим коэффициентам:  $\frac{J_{s1}}{\nu_1} = \cdots = \frac{J_{sN}}{\nu_N} = J_s$ , где  $J_s$  — полный поток "кристаллических ячеек" в ступень. Применяя для этого цепочку преобразований из [9], получим выражение для  $J_s$ 

$$J_s = D^{os}(v)\xi^{os} + vn^{os}(v), \qquad (5)$$

где

$$D^{os}(v) = \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{v_i^2 \mathrm{sh}[x_0\beta_i]}{2D_i n_i^0 \beta_i (\mathrm{ch}[x_0\beta_i] - \mathrm{ch}[2x_0\alpha_i])}\right)^{-1}$$

осредненный коэффициент диффузии,

$$\xi^{os} = \sum_{i=1}^{N} \nu_i \sigma_i = \frac{K}{K_{eq}} - 1$$

многокомпонентное пересыщение,

$$n^{os}(v) = D^{os}(v) \sum_{i=1}^{N} \frac{\nu_i \operatorname{sh}[x_0 \beta_i]}{2D_i \beta_i (\operatorname{ch}[x_0 \beta_i] - \operatorname{ch}[2x_0 \alpha_i])}$$

— осредненная равновесная концентрация.

С другой стороны, скорость перемещения ступени v сама по себе определяется этим потоком  $J_s$  и плотностью кристаллических ячеек в ступени  $n_0$  [13]:

$$v = \frac{J_s}{n_0} = \frac{D^{os}(v)\xi^{os}}{n_0} + \frac{vn^{os}(v)}{n_0}.$$
 (6)

Зная v, скорость нормального роста R можно выразить [9] как  $R = av/x_0$ , где a — параметр решетки. В случае спирального роста  $x_0 = 19\rho_c$ , где  $\rho_c$  — радиус критического зародыша. Отметим, что скорость роста v входит и в правую, и в левую части уравнения (6), т.е. уравнение (6) — трансцендентное уравнение. Поэтому решение уравнения (6) может быть получено численно при знании всех материальных констант. Вместе с тем следует отметить, что в крайнем случае, когда скорость перемещения ступени мала  $\frac{\tau_i^2 v^2}{4\lambda_i^2} \ll 1$ , или, что эквивалентно,  $\frac{\tau_i v^2}{2D_i} \ll 1$  либо  $v \ll \frac{2\lambda_i}{\tau_i}$ , коэффициент  $D^{os}(v)$  перестает зависеть от v и совпадает с аналогичным коэффициентом, полученным в приближении медленных ступеней в [9]:

$$D^{os}(v) = \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{v_i^2 \lambda_i \operatorname{sh}\left[\frac{x_0}{\lambda_i}\right]}{2D_i n_i^0 \left(\operatorname{ch}\left[\frac{x_0}{\lambda_i}\right] - 1\right)}\right)^{-1}$$
$$\approx 2\left(\sum_{i=1}^{N} \frac{v_i^2 \lambda_i}{D_i n_i^0 \operatorname{th}\left[\frac{x_0}{2\lambda_i}\right]}\right)^{-1},$$

а коэффициент, связанный с конвективным потоком, исчезает.

Отметим также, что в многокомпонентной системе для некоторых компонентов ступень может быть "медленной"  $(\frac{\tau_i v^2}{2D_i} \ll 1)$ , тогда как для других — "быстрой"  $(\frac{\tau_i v^2}{2D_i} \gg 1)$ , и неучет конвективного потока этих компонентов может привести к неправильной оценке зависимости скорости роста от ростовых условий или неверному определению кинетических параметров по экспериментальным данным. Для примера проанализируем, при каких скоростях роста это явление влияет



**Рис. 1.** Схематический вид рассматриваемой задачи (*a*); зависимости концентрации *i*-го компонента на террасе между ступенями при фиксированных значениях длины свободного пробега  $\lambda_i$  и времени жизни адатома  $\tau_i$  и различных величинах скорости ступеней v (*b*), а также при фиксированных v и  $\tau_i$  и различных длинах свободного пробега  $\lambda_i$  (*c*).



**Рис. 2.** a — зависимость длины свободного пробега  $\lambda_i$  и времени жизни адатомов  $\tau_i$  галлия и азота на поверхности GaN; b — величина  $2\lambda_i/\tau_i$  для Ga и N, которая определяет, при каких скоростях ступени вклад конвективного потока становится значимым.

на рост нитрида галлия (GaN) методом молекулярнопучковой эпитаксии (МПЭ). Величины  $\lambda_i$  и  $\tau_i$  для адатомов Ga и N по данным [16,17] представлены на рис. 2, a. На рис. 2, b показано значение пороговой величины  $\frac{2\lambda_i}{\tau_i}$  для обоих компонентов в зависимости от температуры. Когда скорость перемещения ступеней v ниже кривой для соответствующего компонента, он встраивается в ступень в диффузионном режиме; когда выше, необходимо учитывать конвективный поток. Видно, что существуют четыре области. В области 1 адатомы и Ga, и N поступают к ступени в диффузионном режиме и не "чувствуют" перемещения ступеней, в этом случае для описания роста применима теория [9]. В областях 2 и 3 один из компонентов переходит в конвективный режим (в области 2 — азот, в области 3 галлий), и для описания роста необходимо использовать формулы, приведенные в настоящей работе. В области 4 оба компонента поступают к ступени в конвективном режиме.

Отметим, что характерная скорость роста R при МПЭ составляет величину порядка 1 монослоя в секунду (~ 0.3 nm/s). При  $x_0 = 100$  nm ступени должны пере-

мещаться со скоростью v = 100 nm/s. Эта скорость в широком диапазоне температур попадает в область 4 на рис. 2, b, где конвективным вкладом обоих компонентов пренебречь нельзя. Следует также отметить, что при применении МПЭ часто выбирают условия, когда рост происходит в режиме двумерной нуклеации островков, а не по механизму БКФ. Представляется, что даже в этом режиме для правильной оценки скорости разрастания островков необходим учет конвективного потока наиболее "медленных" компонентов.

Таким образом, в работе показано, что для правильной оценки скорости роста кристалла во многих случаях необходимо учитывать конечную скорость перемещения атомных ступеней. Получены выражения для этой скорости в приближении безбарьерного встраивания адатомов различных компонентов в ступень, постоянства и равенства скорости движения всех ступеней во времени и соответственно расстояний между ними. На примере GaN продемонстрировано, что в многокомпонентной системе в зависимости от ростовых условий перемещение ступени может оказывать качественно различное влияние на распределение компонентов (галлия и азота), их поток к ступени и итоговую скорость роста. Представленные результаты могут быть использованы для оптимизации эпитаксиальных ростовых процессов различных сложных многокомпонентных соединений из газовой фазы, включая востребованные соединения групп A<sub>3</sub>B<sub>5</sub> и A<sub>2</sub>B<sub>6</sub>.

#### Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 21-72-00032).

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Список литературы

- P. Politi, G. Grenet, A. Marty, A. Ponchet, J. Villain, Phys. Rep., **324** (5-6), 271 (2000).
   DOI: 10.1016/S0370-1573(99)00046-0
- [2] V.G. Dubrovskii, Nucleation theory and growth of nanostructures (Springer, Berlin, 2014).
   DOI: 10.1007/978-3-642-39660-1
- [3] A.A. Чернов, УΦΗ, 73 (2), 277 (1961).
  DOI: 10.3367/UFNr.0073.196102c.0277 [A.A. Chernov, Sov. Phys. Usp., 4 (1), 116 (1961).
   DOI: 0.1070/PU1961v004n01ABEH003328].
- [4] S. Fujita, Jpn. J. Appl. Phys., 54 (3), 030101 (2015).
  DOI: 10.7567/JJAP.54.030101
- [5] H.M. El-Hageen, A.M. Alatwi, A.N.Z. Rashed, Open Eng., 10 (1), 506 (2020). DOI: 10.1515/eng-2020-0065
- [6] B. Mao, G. Zhao, L. Wang, N. Zhang, H. Du, G. Liu, Semicond. Sci. Technol., 38 (3), 035014 (2023).
   DOI: 10.1088/1361-6641/acb6ad

- [7] А.В. Редьков, А.В. Осипов, С.А. Кукушкин, ФТТ, 57 (12), 2451 (2015). [А.V. Redkov, А.V. Osipov, S.A. Kukushkin, Phys. Solid State, 57 (12), 2524 (2015). DOI: 10.1134/S106378341512029X].
- [8] Y. Zheng, M. Agrawal, N. Dharmarasu, K. Radhakrishnan, S. Patwal, Appl. Surf. Sci., **481**, 319 (2019).
   DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.03.046
- [9] A.V. Redkov, S.A. Kukushkin, Cryst. Growth Des., **20** (4), 2590 (2020). DOI: 10.1021/acs.cgd.9b01721
- [10] A.V. Redkov, S.A. Kukushkin, Cryst. Growth Des., 21 (9), 4914 (2021). DOI: 10.1021/acs.cgd.1c00349
- [11] A.V. Redkov, S.A. Kukushkin, Faraday Discuss., 235, 362 (2022). DOI: 10.1039/D1FD00083G
- [12] A.V. Redkov, S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, J. Cryst. Growth, 548, 125845 (2020). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2020.125845
- [13] W.K. Burton, N. Cabrera, F.C. Frank, Phil. Trans. Roy. Soc. A, 243 (866), 299 (1951). DOI: 10.1098/rsta.1951.0006
- [14] R. Ghez, S.S. Iyer, IBM J. Res. Develop., 32 (6), 804 (1988).
  DOI: 10.1147/rd.326.0804
- [15] K. Voigtlaender, H. Risken, E. Kasper, Appl. Phys. A, **39** (1), 31 (1986). DOI: 10.1007/BF01177161
- [16] O. Brandt, H. Yang, K.H. Ploog, Phys. Rev. B, 54 (7), 4432 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevB.54.4432
- [17] С.А. Кукушкин, В.Н. Бессолов, А.В. Осипов, А.В. Лукьянов, ФТТ, 44 (7), 1337 (2002). [S.A. Kukushkin, V.N. Bessolov, A.V. Osipov, A.V. Luk'yanov, Phys. Solid State, 44 (7), 1399 (2002). DOI: 10.1134/1.1494642].